

电连技术股份有限公司

关于控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，会议分别审议通过了《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》，同意公司与 Hi-P Flex Pte. Ltd.（以下简称“赫比 Flex”）、恒赫鼎富（苏州）电子有限公司（以下简称“恒赫鼎富”）签署增资扩股相关协议，公司及赫比 Flex 按照原持股比例以现金方式共同对恒赫鼎富增资 2,461.6 万美元，其中公司以货币现金出资 1,476.96 万美元，赫比 Flex 以货币现金出资 984.64 万美元。增资完成后，恒赫鼎富注册资本由 1,625 万美元增加至 4,086.6 万美元，公司仍持有其 60%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-045）。

一、增资进展情况

近日，恒赫鼎富就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并取得了由苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：

名称：恒赫鼎富（苏州）电子有限公司

统一社会信用代码：91320500MA1W822G0K

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：4086.6万美元

法定代表人：陈育宣

成立日期：2018年03月20日

营业期限：2018年03月20日至2068年03月19日

住所：苏州市吴中区郭巷街道河东工业园六丰路86号

经营范围：研发、生产：手机组装件、柔性线路板、高密度线路板、装配线路板SMT组装件、数码相机组装件、LED模组件，销售公司自产产品并提供相关技术和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备查文件

1、恒赫鼎富《营业执照》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2021年5月20日